ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ПЛАСТИФИЦИРОВАННОМ ПОЛИХЛОРОПРЕНЕ

Ю. К. КАБАЛЯН, Р. А. БАДАЛЯН

В работе исследовано влияние вводимого низкомолекулярного пластификатора (дибутилсебадината) на процессы установления дипольно-сегментальной релаксации в полихлоропрене. Показано, что пластификация полихлоропрена дибутилсебадинатом приводит к уменьшению наименьшего времени релаксации и энергии активации дипольно-сегментального процесса. При этом также происходит уменьшение максимума коэффициента потерь дипольно-сегментального релаксационного процесса. Однако для пластифицированного полихлоропрена наклон кривых $\lg f_{\max} = \varphi (1/T)$ превышает наклон соответствующих кривых дипольно-группового релаксационного процесса.

Одновременно показано, что при введении в полихлоропрен до 50% дибутилсебадината система остается однокомпонентной.

Влияние низкомолекулярных пластификаторов на процесс установления дипольно-сегментальной поляризации хорошо изучено на виниловых полимерах [1—3].

Например, установлено [3], что при пластификации полиметилкрилата уменьшаются наименьшее время релаксации и кажущаяся энергия активации как дипольно-сегментального, так и дипольно-группового процессов.

Изменение этих величин при пластификации полимера указывает на важную роль междоменного взаимодействия в тепловом движении макромолекул как выше, так и ниже T_g .

Полихлоропрен отличается от виниловых полимеров наличием двойных связей в основной цепи, что накладывает специфические особенности на его свойства. Поэтому представляло интерес изучить влияние низкомолекулярного пластификатора на процессы установления дипольной поляризации в полихлоропрене.

Экспериментальная часть

В настоящей работе был исследован полихлоропрен, полученный эмульсионной полимеризацией хлоропрена при $+40^\circ$ с использованием в качестве регулятора третичного додецилмеркаптана.

В качестве пластификатора был использован дибутилсебадинат (ДБС).

Очищенный полихлоропрен (двукратное экстрагирование ацетоном и осаждение метанолом) растворяли в бензоле (до 3%) и отливали пленки на поверхности ртуты. Пластификатор в необходимом количестве вводили непосредственно в бензольный раствор полихлоропрена.

Готовую пленку толщиной 0,3—0,5 мм для полного удаления следов растворителя выдерживали при $+30^\circ$ и давлении 10^{-2} мм рт. ст.

в течение 3 дней. Измерение $\operatorname{tg} \delta$ и ε' выполнено в диапазоне 10^2 — 10^6 $\mu\text{ц}$ и интервале температур от -120° до $+10^\circ$.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлены экспериментальные данные по температурной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь для полихлоропрена пластифицированного различным количеством ДБС при частоте 1 $\mu\text{ц}$ в области дипольно-сегментальной релаксации. Как видно из рис. 1, увеличение количества пластификатора приводит к смещению максимума тангенса угла диэлектрических потерь в область низких температур за счет увеличения подвижности [макромолекул полихлоропрена. Это смещение хорошо видно из рис. 2, на котором пред-

Рис. 1. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры для полихлоропрена: 1. Непластифицированный, 2. 19% ДБС 3. 38% ДБС 4. 50% ДБС.

Рис. 2. Зависимость $t_{\max}$ и $\varepsilon'_{\max}$ от количества ДБС, введенного в полихлоропрен ($f=1$ $\mu\text{ц}$).

ставлена зависимость $t_{\max}$ — температура, при которой наблюдается $\varepsilon'_{\max}$, от количества ДБС, введенного в полихлоропрен. При этом наблюдается линейное уменьшение $t_{\max}$ с увеличением количества ДБС в полихлоропрене. Аналогичные данные получены также для систем ПВХ-дифенил [1]. Например, введение в полихлоропрен 50% ДБС приводит к уменьшению $t_{\max}$ с -23° до -52° , а для системы ПВХ-дифенил при тех же соотношениях имеем уменьшение от $+110^\circ$ до $+22^\circ$ [1]. На рис. 2 приведена также зависимость $\varepsilon'_{\max}$ при $f=1$ $\mu\text{ц}$ для полихлоропрена, пластифицированного дибутилсебацнатом.

Как видно из рис. 1 и 2, при увеличении количества пластификатора в полихлоропрене происходит также уменьшение величин $\varepsilon'_{\max}$ и $\operatorname{tg} \delta_{\max}$, что, по всей вероятности, обусловлено эффектом компенсации полярности. Некоторое снижение $\varepsilon'_{\max}$ наблюдается для системы поливинилхлорид (ПВХ)—дифенил [1], тогда как для системы полиметил-акрилат (ПМА)—трикрезилфосфат [3] наблюдается обратная картина—рост $\operatorname{tg} \delta_{\max}$ с увеличением концентрации полярного пластификатора.

Форма кривой зависимости $\operatorname{tg} \delta$ от температуры (рис. 1) для полихлоропрена остается симметричной при введении ДБС до 50%, тогда как для системы ПМА—дибутилфталат (ДФФ) уже при концентрации ДБФ порядка 20% появляются диэлектрические потери, обусловленные пластификатором и зависимость $\operatorname{tg} \delta$ от температуры становится несимметричной. Отсюда следует, что при пластификации полихлоропрена ДБС до 50% система остается однокомпонентной, т. е. имеем внутривещную пластификацию.

На рис. 3 представлены экспериментальные данные по температурно-частотным зависимостям ϵ'' дипольно-сегментального процесса исследованных систем. Увеличение подвижности макромолекул при введе-

Рис. 3. Зависимость коэффициента диэлектрических потерь (ϵ'') от логарифма частоты ($\lg f$) для полихлоропрена а) ПХП, б) ПХП+19% ДБС, в) ПХП+38% ДБС, г) ПХП+50% ДБС.

нии в полихлоропрен пластификатора выражается в смещении области максимума ϵ'' к более низким температурам.

Для полихлоропрена (рис. 3, а) и системы полихлоропрен—ДБС (вес 19%) (рис. 3, б) наблюдается независимость $\epsilon''_{\max}$ от температуры, а при введении 38% ДБС и выше (рис. 3, в и г) $\epsilon''_{\max}$ возрастает с увеличением температуры. Однако рост $\epsilon''_{\max}$ для системы ПВХ—трикрезилфосфат [2] наблюдается при введении 8% пластификатора, а для системы ПМА—трикрезилфосфат $\epsilon''_{\max}$ остается постоянным при введении до 40% пластификатора.

По температурно-частотным зависимостям ϵ' и ϵ'' , а также по данным круговых диаграмм [4], были рассчитаны температурные зависимости наивероятнейших времен релаксации $\tau = \frac{1}{2\pi f_{\max}}$ изученных систем полихлоропрен-дибутилсебацнат.

Температурные зависимости τ представлены в виде кривых $\lg f_{\max} = \varphi\left(\frac{1}{T}\right)$ (рис. 4). Из рис. 4 видно, что для дипольно-сегмен-

тального процесса кривые $\lg f_{\max} = \varphi(1/T)$ представляются состоящими как бы из двух прямых с весьма узким интервалом температур, в котором происходит изменение их наклона. В табл. 1 приведены значения кажущейся энергии активации Δu дипольно-сегментального процесса в зависимости от содержания ДБС в системе полихлоропрен—ДБС.

Величины Δu рассчитаны по наклону прямолинейных участков зависимостей $\lg f_{\max} = \varphi(1/T)$ из рис. 4, при этом Δu_1 соответствует

Таблица 1

Система полихлоропрен—ДБС	Δu_1 ккал/моль	Δu_2 ккал/моль	T_g^* °С
100% ПХП	57	36	-36
ПХП+19% ДБС	46	31	-49
ПХП+50% ДБС	38	24	-62

нижнему участку, а Δu_2 —верхнему. Значение кажущейся энергии активации уменьшается для нижнего участка от 57 до 38 $\frac{\text{ккал}}{\text{моль}}$, а для

верхнего от 36 до 24 $\frac{\text{ккал}}{\text{моль}}$. Аналогичные изменения наблюдаются

также при введении в ПВХ трикрезилфосфата до 65%, при этом энергии активации соответственно изменяется от 100 до 32 ккал/моль и от 60 до 10 ккал/моль. Таким образом, уменьшение Δu и τ при введе-

Рис. 4. Зависимость $\lg f_{\max}$ от температуры для полихлоропрена 1. ПХП, 2. ПХП+19% ДБС, 3. ПХП+50% ДБС.

нии в полихлоропрен низкомолекулярного пластификатора является характерным для дипольно-сегментального процесса, в котором принимают участие большие участки основной цепи макромолекулы, и обусловлено увеличением сегментальной подвижности макромолекулы.

Одновременно из данных табл. 1 следует, что энергия активации дипольно-сегментального процесса при введении в полихлоропрен пластификатора резко уменьшается. Однако, даже при введении 50% пластификатора в полихлоропрен, энергия активации Δi остается больше энергии активации для дипольно-группового процесса—12 ккал/моль [5].

Экстраполяция зависимостей $\lg f_{\max} = \varphi (1/T)$ к $\lg f_{\max} = 0$ дает возможность определить температуру (T_g^*), при которой начинается сегментальная подвижность в полихлоропрене. Как видно из табл. 1, введение в полихлоропрен дибутилсебацата до 50% приводит к снижению температуры диэлектрического стеклования от -36° до -62° .

Проведенные исследования дают возможность сделать следующие выводы:

1. Пластификация полихлоропрена приводит к уменьшению наименьшего времени релаксации и энергии активации дипольно-сегментального процесса.

2. Введение в полихлоропрен до 50% дибутилсебацата приводит к уменьшению максимума коэффициента потерь $\epsilon_{\max}$.

3. Для пластифицированного полихлоропрена наклон кривых $\lg f_{\max} = \varphi (1/T)$ превышает наклон соответствующих кривых дипольно-группового процесса.

Всесоюзный научно-исследовательский
и проектный институт полимерных
продуктов (ВНИИПОЛИМЕР)

Поступила 4.III.1969

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Г. П. Михайлов, Успехи химии, 24, 875 (1955).
2. Г. П. Михайлов, А. М. Лобанов, Д. М. Миркамилов, Высокомогл. соед. 8, 1351 (1966).
3. Г. П. Михайлов, А. М. Лобанов, Д. М. Миркамилов, Высокомогл. {соед. 10А, 826 (1968).
4. R. H. Cole, D. W. Davidson, J. Chem. Phys., 20, 1389 (1952).
5. Ю. К. Кабальян, Диссертация, ЕГУ, Ереван, 1968.

Մ Ո Ւ Ե Կ Ա Ռ Ի Յ Ա Ր Ռ Ե Լ Ա Վ Ս Ա Ց Ի Մ Ա Յ Ի Ո Ւ Ս Ո Ւ Մ Ն Ա Ս Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը Պ Լ Ա Ս Ս Ի Ֆ Ի Կ Ա Յ Ր Ա Մ Պ Ո Ւ Բ Լ Ո Ր Ո Պ Ր Ե Ն Ո Ւ Մ

Ցու. Կ. ԿԱՐԱԼՅԱՆ, Ռ. Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Աշխատանքում ուսումնասիրվել է ցածր մոլեկուլյար պլաստիֆիկատորի՝ դիբուտիլսեբացինատի ազդեցությունը, պոլիբրոմպրենում հաստատվող դիպոլ-սեզմենտալ ուղղակի ազդեցության պրոցեսի հաստատման վրա:

Ցույց է տրվել, որ պոլիբրոմպրենի դիբուտիլսեբացինատով պլաստիֆիկացումը բերում է դիպոլ-սեզմենտալ պրոցեսի ամենահավանական ուղղակի ազդեցության և ակտիվացման էներգիայի նվազմանը: Ընդ որում տեղի է ունենում նաև դիպոլ-սեզմենտալ ուղղակի ազդեցության պրոցեսի կորուստների գործակցի մաքսիմումի նվազում: Սակայն պլաստիֆիկացրած պոլիբրո-

րոպրենի համար $\lg f_{\max} = \varphi (1/T)$ կորերի թեքությունը դերազանցում է դիպոլ-խմբային ունակացիոն պրոցեսի համար համապատասխան կորերի թեքությանը:

Միաժամանակ ցույց է տրվել, որ պլիբլորոպրենի մեջ մինչև 50% դիբուլթիլսեբատի պարունակության դեպքում էլ սիստեմը մնում է միկոմպոնենտային:

STUDY OF MOLECULAR RELAXATION IN PLASTICIZED POLYCHLOROPRENE.

Yu. K. KABALIAN, R. A. BADALIAN

The effect of a low molecular plasticizer (dibutylsebacate) on the processes of setting up a dipole-segmental relaxation in polychloroprene is reported.

The plasticization of polychloroprene with dibutylsebacate is shown to reduce the most probable time of relaxation and activation energy of a dipole-segmental process.

The decrease in the maximum losses factor of the dipole-segmental relaxation process is also observed. However, with a plasticized polychloroprene the slope of curves

$$\lg f_{\max} = \varphi (1/T)$$

is greater than that of the respective curves of a dipole-group process. It is also shown that on to 50% addition of dibutylsebacate to polychloroprene the system remains single-component.